15. 9. 2004

OFFICE PATENT JAPAN

REC'D 1 1 NOV 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載る事項と同一であることを証明よう いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年10月31日

出 願 Application Number:

特願2003-373069

[ST. 10/C]:

[JP2003-373069]

願 出 人 Applicant(s):

クラリアント インターナショナル リミテッド

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年10月29日





【書類名】 特許願 【整理番号】 K03063 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 G03F 7/039 【発明者】 静岡県小笠郡

| 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアント ジャパン ホ

式会社内 牧井 利道

【発明者】

79年』 【住所又は居所】 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアント ジャパン 株

式会社内 西脇 良典

【氏名】

【氏名】

【発明者】

7年』 【住所又は居所】 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアント ジャパン 株

式会社内

【氏名】 明石 一通

【特許出願人】

【識別番号】 397040605

【氏名又は名称】 クラリアント ジャパン 株式会社

【代理人】

【識別番号】 100108350

【弁理士】

【氏名又は名称】 鐘尾 宏紀

【選任した代理人】

【識別番号】 100091948

【弁理士】

【氏名又は名称】 野口 武男

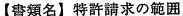
【手数料の表示】

【予納台帳番号】 045447 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 9715406



【請求項1】

(A) アルカリ可溶性ノボラック樹脂、(B) それ自身はアルカリに不溶または難溶であるが、酸の作用により可溶となる樹脂または化合物、(C)酸発生剤および(D) キノンジアジド基を含む感光剤を含有することを特徴とする化学増幅型感光性樹脂組成物。

【請求項2】

前記それ自身はアルカリに不溶または難溶であるが、酸の作用によりアルカリに可溶となる樹脂または化合物が、下記一般式(I)で表される構成単位を有することを特徴とする請求項1に記載の化学増幅型感光性樹脂組成物。

【化1】

$$--O - \overset{R}{\overset{I}{\overset{I}{\overset{}}{\overset{}}{\overset{}}}} - O - \overset{C}{\overset{}{\overset{}}{\overset{}}{\overset{}}} - C_2 H_4 O - \overset{----}{\overset{}{\overset{}}{\overset{}}} - (I)$$

(式中、Rは炭素数1~20の飽和アルキル基を表し、nは1~10の整数を表す。)

【請求項3】

更に、(E)アルカリ可溶性アクリル系樹脂を含有することを特徴とする請求項1または2に記載の化学増幅型感光性樹脂組成物。

【請求項4】

前記アルカリ可溶性アクリル系樹脂が、(メタ)アクリル酸由来の構成単位と、アルキルメタクリレート由来の構成単位と、必要に応じスチレン由来の構成単位とを含んでいることを特徴とする請求項3に記載の化学増幅型感光性樹脂組成物。

【請求項5】

前記アルカリ可溶性アクリル系樹脂が、ヒドロキシアルキルメタクリレート由来の構成単位と、アルキルメタクリレート由来の構成単位と、必要に応じスチレン由来の構成単位と を含んでいることを特徴とする請求項3または4に記載の化学増幅型感光性樹脂組成物。

【請求項6】

更に、(F) 少なくとも 2 個のビニロキシアルキルエステル基を含む化合物を含有することを特徴とする請求項 $1\sim5$ 記載の化学増幅型感光性樹脂組成物。

【請求項7】

前記成分 (A): (B): (C): (D): (E): (F)が、重量比で100:1~50:0.02~10:1~30:0~200:0~30であることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の化学増幅型感光性樹脂組成物。

【請求項8】

膜厚を 10μ m以上で使用することを特徴とする請求項 $1\sim7$ のいずれかに記載の化学増幅型感光性樹脂組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】厚膜および超厚膜対応化学増幅型感光性樹脂組成物 【技術分野】

[0001]

本発明は、感光性樹脂組成物、さらに詳細には半導体デバイス、フラットパネルディス プレー (FPD) 、回路基板、磁気ヘッド等の製造、特に磁気ヘッドの磁極の形成や大規 模集積回路(LSI)の接続用端子として用いられるバンプと呼ばれる突起電極形成の際 などにおいて好適に用いられる厚膜および超厚膜対応化学増幅型感光性樹脂組成物に関す る。

【背景技術】

[0002]

LSIなどの半導体集積回路や、FPDの表示面の製造、サーマルヘッドなどの回路基 板の製造等を初めとする幅広い分野において、微細素子の形成あるいは微細加工を行うた めに、従来からフォトリソグラフィー技術が用いられている。フォトリソグラフィー技術 においては、レジストパターンを形成するためにポジ型またはネガ型の感光性樹脂組成物 が用いられている。これら感光性樹脂組成物の内、ポジ型感光性樹脂組成物としては、ア ルカリ可溶性樹脂と感光剤としてのキノンジアジド化合物を含有する組成物が広く用いら れている。この組成物は、例えば「ノボラック樹脂/キノンジアジド化合物」として、多 くの文献(例えば、特許文献1~4参照)に種々の組成のものが記載されている。これら ノボラック樹脂とキノンジアジド化合物を含む組成物は、これまでノボラック樹脂および 感光剤の両面から研究開発が行われてきた。

[0003]

【特許文献1】特公昭54-23570号公報(1頁)

【特許文献2】特公昭56-30850号公報(1頁)

【特許文献3】特開昭55-73045号公報(1~4頁)

【特許文献4】特開昭61-205933号公報(1頁、3~5頁)

[0004]

ところで、磁気ヘッドやバンプなどの厚膜プロセスを必要とする分野では、高アスペク ト比のレジストパターンを壁面垂直性よく形成することが必要とされている。しかしなが ら、上記従来のフォトレジストでは膜厚が厚くなることによる膜の光透過性の問題等から 解像性や感度が十分に保てなかったり、所望のレジストパターンが得られないなどの問題 があり改善が求められている。

[0005]

これまで厚膜のレジストパターンを形成することができるドライフィルムシステムの感 光性樹脂組成物として、ノボラック樹脂、主鎖中に繰り返しアセタール部分を有し、該ア セタール部分のアルコール成分の各 α - 炭素原子が脂肪族であるアセタール化合物、酸発 生剤を含有する感光性樹脂組成物(特許文献5参照)、ノボラック樹脂などのアルカリ可 溶性樹脂、アセタール化合物、酸発生剤および更にアルキルアクリレートなど特定の添加 成分を加えたもの(特許文献6参照)、ノボラック樹脂などのアルカリ可溶性樹脂、アセ タール化合物、酸発生剤からなる感光性樹脂組成物(特許文献7参照)が知られている。 また、アセタール化合物と酸発生剤を含有する感光性樹脂組成物として、3種の異なるフ エノール類を含むノボラック樹脂、アセタール化合物、酸発生剤を含有する感光性樹脂組 成物 (特許文献8参照)、アセタール結合を分子内に有するノボラック樹脂、酸発生剤を 含有する感光性組成物(特許文献 9 参照)、ノボラック樹脂、アセタール化合物(クロル ベンズアルデヒドージフェノキシエチルアセタール)、酸発生剤(2ーアルコキシフェニ ルー4, 6 ビス (トリクロロメチル) - s - トリアジン) を含有するフォトレジスト (特 許文献10参照)も知られている。さらに、バンプの形成に適した10μm以上の厚膜ま たは超厚膜レジスト対応感光性樹脂組成物として、酸解離性官能基を有する重合体、ポリ ビニル低級アルキルエーテル、酸発生剤を含有する感光性樹脂組成物(特許文献11参照) 、磁気ヘッドの製造に適した 3 μ m以上の厚膜レジスト対応感光性樹脂組成物として、

全フェノール性水酸基の水素原子の一部が、1,2ーナフトキノンジアジドスルホニル基 で置換されているアルカリ可溶性ノボラック樹脂と酸発生剤を含有する感光性樹脂組成物 (特許文献12参照) も提示されている。しかしながら、例えば膜厚20~100μmの 超厚膜に対応するためには、高アスペクト比で且つ微細な矩形状パターンを形成するため の高解像性はもとより、良好なパターンの再現性、露光後の放置時間によるパターン形状 、現像時間の変化の安定性、さらには、得られたパターンの耐熱性の向上、また製造コス トの面から、製造時のスループット(単位時間当たりの収量)の向上も求められている状 況下、さらなる改善が望まれているのが現状である。

[0006]

【特許文献5】特開昭53-133429号公報(1~17頁)

【特許文献 6】特開昭 5 7 - 3 7 3 4 9 号公報 (1 ~ 6 頁)

【特許文献7】特開昭58-114031号公報(1~5頁)

【特許文献8】特開昭62-124556号公報(1~4頁)

【特許文献9】特開昭62-215947号公報(1頁、3~5頁)

【特許文献10】特開平4-182650号公報(1頁、3~5頁)

【特許文献11】特開2001-281863号公報(2頁、4~9頁)

【特許文献12】特開2001-312060号公報(2~7頁)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

上記のような状況に鑑み、本発明は、厚膜並びに超厚膜プロセス対応化学増幅型感光性 樹脂組成物において、高感度で高残膜性を有し、更に塗布性にも優れ、高解像度で且つ良 好なパターンを形成することができ、得られたパターンの耐熱性にも優れた化学増幅型感 光性樹脂組成物を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明者らは、鋭意研究、検討を行った結果、例えば10μm厚を超えるような厚膜プ ロセス或いは 2 0 μ m厚を超えるような超厚膜プロセスにも使用される化学増幅型感光性 樹脂組成物において、アルカリ可溶性ノボラック樹脂、それ自身はアルカリに不溶または 難溶であるが、酸の作用により可溶となる樹脂または化合物、放射線の照射により酸を発 生する化合物(酸発生剤)およびキノンジアジド基を含む感光剤を含有する特定の感光性 樹脂組成物を用いることにより、上記目的が達成できることを見いだし、本発明に至った ものである。

[0009]

すなわち、本発明は、(A)アルカリ可溶性ノボラック樹脂、(B)それ自身はアルカ リに不溶または難溶であるが、酸の作用によりアルカリに可溶となる樹脂または化合物、

(C) 酸発生剤、(D) キノンジアジド基を含む感光剤を含有することを特徴とする化学 増幅型感光性樹脂組成物、更には、必要に応じこの化学増幅型感光性樹脂組成物に、(E) アルカリ可溶性アクリル系樹脂および (F) 膜質改善のための架橋剤を含有することを 特徴とする化学増幅型感光性樹脂組成物に関する。

[0010]

以下、本発明をさらに詳細に説明する。

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物において用いられるアルカリ可溶性ノボラック樹 脂(A)としては、従来公知の、アルカリ可溶性樹脂とキノンジアジド基を含む感光剤と を含有する感光性樹脂組成物において用いられているアルカリ可溶性ノボラック樹脂であ れば何れのものでもよく、特に限定されるものではない。本発明において好ましく用いる ことができるノボラック樹脂は、種々のフェノール類の単独あるいはそれらの複数種の混 合物をホルマリンなどのアルデヒド類で重縮合することによって得られる。

[0011]

該ノボラック樹脂を構成するフェノール類としては、例えばフェノール、pークレゾー

ル、m-クレゾール、o-クレゾール、2,3-ジメチルフェノール、2,4-ジメチル フェノール、2,5ージメチルフェノール、2,6ージメチルフェノール、3,4ージメ チルフェノール、3,5ージメチルフェノール、2,3,4ートリメチルフェノール、2 , 3, 5ートリメチルフェノール、3, 4, 5ートリメチルフェノール、2, 4, 5ート リメチルフェノール、メチレンビスフェノール、メチレンビスpークレゾール、レゾルシ ン、カテコール、2 - メチルレゾルシン、4 - メチルレゾルジン、ο - クロロフェノール 、m-クロロフェノール、p-クロロフェノール、2,3-ジクロロフェノール、m-メ トキシフェノール、pーメトキシフェノール、pーブトキシフェノール、oーエチルフェ ノール、m-エチルフェノール、p-エチルフェノール、2,3-ジエチルフェノール、 2, $5-ジエチルフェノール、<math>p-イソプロピルフェノール、<math>\alpha-ナフトール、<math>\beta-ナフ$ トールなどが挙げられ、これらは単独でまたは複数の混合物として用いることができる。 これらの中でも、m-クレゾールとp-クレゾールとの2種を同時に用いるなど、2種以 上のフェノール化合物を組み合わせて用いる場合、より好ましい結果が得られることが多 6.1

[0012]

また、アルデヒド類としては、ホルマリンの他、パラホルムアルデヒデド、アセトアル デヒド、ベンズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、クロロアセトアルデヒドなど が挙げられ、これらは単独でまたは複数の混合物として用いることができる。

[0013]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物で用いられるアルカリ可溶性ノボラック樹脂の重 量平均分子量は、ポリスチレン換算で5,000~100,000が好ましく、より好ま しくは、ポリスチレン換算で5,000~50,000である。

[0014]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物で用いられる、それ自身はアルカリに不溶または 難溶であるが、酸の作用によりアルカリに可溶となる樹脂または化合物(B)として、例 えばアセタール樹脂または化合物が挙げられる。本発明で用いられる前記アセタール樹脂 または化合物としては、先に先行技術文献として挙げた特許文献5~10に記載されるア セタール化合物を含めアセタール樹脂または化合物である限り特に限定されるものではな いが、下記一般式(I)で表される構成単位を分子内に有するアセタール樹脂または化合 物が好ましいものである。この一般式(I)で表される構成単位を分子内に有するアセタ ール樹脂または化合物は、ポリスチレン換算重量平均分子量範囲が、100~10,00 0であるものが好ましく、200~5,000であるものがより好ましい。

[0015]

【化2】

$$-O - \overset{R}{\overset{I}{\overset{I}{\overset{}}{\overset{}}{\overset{}}}} - O - (C_2H_4O -)_{\overset{}{\overset{}{\overset{}}{\overset{}}{\overset{}}}} - (I)$$

[0016]

上記式(I)中、Rは炭素数1~20のアルキル基であり、好ましくは炭素数3~10 の飽和アルキル基である。より好ましいアルキル基の例を具体的に挙げると、イソプロピ ル基、tert-ブチル基、1-メチルプロピル基、1-エチルプロピル基である。また $nは1\sim10$ であり、好ましくは $2\sim4$ である。

[0017]

上記一般式(I)で表されるアセタール樹脂または化合物は、例えば、アルデヒド:R CHO、ジアルコール: RCH (OH) 2またはアセタール: RCH (OR1) 2 (式中R は上記定義したものを表し、 R^1 はアルキル基を表す。)と、一般式:

[0018]

【化3】

$HO \leftarrow C_2H_4O \rightarrow H$

[0019]

(式中 n は上記定義したものを表す。)

で表されるエチレングリコールまたはポリエチレングリコールを減圧下、50℃にて酸触 媒を用いて反応させることにより得られる、一般式(I)で表される繰り返し単位を有す る重縮合生成物が代表的なものとして挙げられる。

[0020]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物で用いられる、それ自身はアルカリに不溶または 難溶であるが、酸の作用によりアルカリに可溶となる樹脂または化合物(B)としては、 その他、酸の作用により解裂しうる保護基を有し、酸の作用により解裂した後にアルカリ に可溶となる樹脂が挙げられる。前記保護基で保護する前のアルカリに可溶となるベース 樹脂はアルカリ可溶性基として、例えば、フェノール性水酸基および/またはカルボキシ ル基を有するものが挙げられ、具体的には、ビニルフェノール樹脂;イソプロペニルフェ ノール樹脂;ビニルフェノール、(メタ)アクリル酸もしくはその誘導体、アクリロニト リルおよびスチレンもしくはその誘導体との共重合体;イソプロペニルフェノール、メタ クリル酸もしくはその誘導体、アクリロニトリルおよびスチレンもしくはその誘導体との 共重合体;スチレンもしくはその誘導体とアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、 アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸などとの共重合体;カルボキシ ル基を有する(メタ)アクリル酸誘導体の重合体もしくは(メタ)アクリル酸など前記(メタ) アクリル酸誘導体を1つのモノマーとする共重合体;およびこれらのポリマー鎖中 にケイ素を含む化合物が導入された樹脂を挙げることができる。

[0021]

これらのベース樹脂中における水酸基またはカルボキシル基の水素原子の少なくとも一 部を酸の作用で解裂しうる保護基で修飾されたものが、本発明において使用される。保護 基としては、水酸基またはカルボキシル基とアセタール構造、エーテル構造、エステル構 造をとるものが挙げられるが、好ましい保護基としては、1ーエトキシエチル基、ter t-ブトキシカルボニル基、 t e r t - ブトキシエステル基が挙げられる。

[0022]

本発明においては、それ自身はアルカリに不溶または難溶であるが、酸の作用によりア ルカリに可溶となる樹脂または化合物(B)は、アルカリ可溶性ノボラック樹脂(A) 1 00重量部に対し、通常1~50重量部、好ましくは1~30重量部の量で用いられる。

[0023]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物において用いられる酸発生剤(C)である放射線 の照射により酸を発生する化合物としては、放射線の照射により酸を発生する化合物であ ればどのようなものも用いることができる。このような酸発生剤としては、従来化学増幅 型レジストにおいて酸発生剤として用いられているものが代表的なものとして挙げられる 。このような酸発生剤としては、オニウム塩では、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ジ アゾニウム塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩等が、ハロゲン含有化合物では、ハロア ルキル基含有炭化水素化合物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等(ハロメチルトリア ジン誘導体等)が、ジアゾケトン化合物では、1,3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジア ゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等が、スルホン化合物では、βーケト スルホン、 β - スルホニルスルホン等が、スルホン酸化合物では、アルキルスルホン酸エ ステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホ ナート等が挙げられる。これらは単独で、または2種以上混合して使用することができる 。本発明においては、酸発生剤(C)は、アルカリ可溶性ノボラック樹脂100重量部に 対し、通常 $0.02\sim10$ 重量部、好ましくは $0.5\sim3.0$ 重量部の量で用いられる。

[0024]

本発明において用いられる酸発生剤として特に好ましいものは、2-[2-(5-メチ ルフラン-2-イル) エテニル] -4, 6-ビス-(トリクロロメチル) -s-トリアジ ンに代表されるトリアジン系あるいは 5 -メチルスルホニルオキシイミノー 5 H-チオフ ェンー2ーイリデンー2-メチルフェニルアセトニトリルに代表されるシアノ系の酸発生 剤である。

[0025]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物において用いられるキノンジアジド基を含む感光 剤(D)は、キノンジアジド基を有する感光剤であれば何れのものでもよいが、例えば、 ナフトキノンジアジドスルホン酸クロリドやベンゾキノンジアジドスルホン酸クロリドの ようなキノンジアジドスルホン酸ハライドとこの酸ハライドと縮合反応可能な官能基を有 する低分子化合物または高分子化合物とを反応させることによって得られるものが好まし い。ここで酸ハライドと縮合可能な官能基としては水酸基、アミノ基等が挙げられ、特に 水酸基が好適である。これらキノンジアジド基を含む感光剤は、本発明においては、化学 増幅型感光性樹脂組成物中のアルカリ可溶樹脂成分100重量部に対して通常1~30重 量部、好ましくは3~15重量部の量で用いられる。本発明の化学増幅型感光性樹脂組成 物においては、前記のキノンジアジド基を含む感光剤は一種単独で用いられてもよいし、 二種以上が併用されてもよい。

[0026]

一方、本発明において用いられるアルカリ可溶性アクリル系樹脂(E)としては、(E -1) アルカリ可溶性のポリアクリル酸エステル、(E-2) アルカリ可溶性のポリメタ クリル酸エステル、および(E-3)少なくとも一種のアクリル酸エステルと少なくとも 一種のメタクリル酸エステルとを構成単位として含むアルカリ可溶性のポリ(アクリル酸 エステル・メタクリル酸エステル)を挙げることができる。これらのアクリル系樹脂は単 独で用いることも、二種以上を併用することもできる。本発明においては、アルカリ可溶 性アクリル系樹脂(E)は必要に応じ用いればよく、アルカリ可溶性ノボラック樹脂(A) 100重量部に対し、0~200重量部、通常2~200重量部、好ましくは10~5 0 重量部の量で用いられる。本発明においては、アルカリ可溶性アクリル系樹脂を用いる ことにより、レジスト膜の耐熱性が改善されるという効果が得られる。

[0027]

これらアクリル系樹脂は、樹脂をアルカリ可溶性とするため、単量体成分として有機酸 単量体、ヒドロキシ基を側鎖に有するアクリル酸エステルあるいはメタクリル酸エステル を共重合成分として含むものが好ましく用いられるが、樹脂にアルカリ可溶性を付与する 共重合体成分が、これら有機酸単量体あるいはヒドロキシ基を側鎖に有するアクリル酸エ ステルあるいはメタクリル酸エステルに限られるものではない。

[0028]

前記アルカリ可溶性のポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、あるいは ポリ(アクリル酸エステル・メタクリル酸エステル)を構成する単量体成分としては、ア クリル酸エステル、メタクリル酸エステル、有機酸単量体およびその他の共重合性単量体 が挙げられる。これら重合体を構成する単量体成分の内、アクリル酸エステル、メタクリ ル酸エステル、有機酸単量体の例としては、下記のものが好ましいものとして挙げられる

[0029]

アクリル酸エステル:

メチルアクリレート、エチルアクリレート、nープロピルアクリレート、nーブチルア クリレート、n-ヘキシルアクリレート、イソプロピルアクリレート、イソブチルアクリ レート、tープチルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、ベンジルアクリレート 、2-クロルエチルアクリレート、メチルーαークロルアクリレート、フェニルーαープ ロモアクリレートなど

[0030]

メタクリル酸エステル:

メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、nープロピルメタクリレート、nーブ **チルメタクリレート、n-ヘキシルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、イソ** ブチルメタクリレート、t-ブチルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベ ンジルメタクリレート、フェニルメタクリレート、1-フェニルエチルメタクリレート、 2-フェニルエチルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、ジフェニルメチルメタ クリレート、ペンタクロルフェニルメタクリレート、ナフチルメタクリレート、イソボロ ニルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒド ロキシプロピルメタクリレートなど

[0031]

有機酸単量体:

アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸などのモノカルボン酸、イタコン酸、マレイン 酸、フマル酸、シトラコン酸、メサコン酸などのジカルボン酸およびこれらジカルボン酸 の無水物、2-アクリロイルハイドロジェンフタレート、2-アクリロイルオキシプロピ ルハイドロジェンフタレートなど

[0032]

なお、その他の共重合性単量体としては、マレイン酸ジエステル、フマル酸ジエステル 、スチレンおよびスチレン誘導体、例えば、4-フルオロスチレン、2,5-ジフルオロ スチレン、2, 4 ージフルオロスチレン、p ーイソプロピルスチレン、o ークロルスチレ ン、4-アセチルスチレン、4-ベンゾイルスチレン、4-ブロモスチレン、4-ブトキ シカルボニルスチレン、4ーブトキシメチルスチレン、4ーブチルスチレン、4ーエチル スチレン、4-ヘキシルスチレン、4-メトキシスチレン、4-メチルスチレン、2,4 -ジメチルスチレン、2, 5 -ジメチルスチレン、2, 4, 5 -トリメチルスチレン、4ーフェニルスチレン、4ープロポキシスチレンなど、アクリロニトリル、(メタ)アクリ ルアミド、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデンなどが挙げられる。その他の共重合 性単量体としては、スチレンおよびスチレン誘導体が好ましいものである。これらその他 の共重合性単量体は、必要に応じて用いればよく、その量もアクリル系樹脂が本発明の目 的を達成しうる範囲内の量で用いられる。

[0033]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物で用いられるアルカリ可溶性アクリル系樹脂とし て好ましいものは、(メタ)アクリル酸由来の構成単位および/またはヒドロキシメタア クリレート由来の構成単位と、アルキルメタクリレート由来の構成単位と、必要に応じ更 にスチレン由来の構成単位とを含んでいる共重合体、より好ましくは(メタ)アクリル酸 またはヒドロキシエチルメタアクリレート由来の構成単位と、メチルメタアクリレート由 来の構成単位と、n-ブチルアクリレート由来の構成単位を含み、必要に応じ更にスチレ ン由来の構成単位を含む共重合体である。また本発明のアクリル系樹脂の好ましいポリス チレン換算重量平均分子量範囲は、2,000~200,000、更に好ましくは20, 000~100,000である。

[0034]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物においては、膜質改善のために必要に応じ架橋剤 が用いられる。本発明においては、架橋剤を用いることにより、レジスト膜の表面荒れや 膜減りが改善される。この膜質改善のための架橋剤としては、少なくとも2個のビニロキ シアルキルエステル基を含む化合物が好ましいものとして挙げられる。ビニロキシアルキ ルエステル基を少なくとも2個含む化合物としては、例えば、トリス[4-(ビニロキシ)ブ チル]トリメリテート、ビス[4-(ビニロキシ)ブチル]イソフタレートが好ましいものとし て挙げられる。これらビニロキシアルキルエステル基を含む化合物は、本発明においては 、化学増幅型感光性樹脂組成物中のアルカリ可溶樹脂成分100重量部に対して通常0~ 30重量部、好ましくは1~10重量部である。本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物に おいては、前記のビニロキシアルキルエステル基を含む化合物を一種単独で含有してもよ いし、二種以上を含有してもよい。

[0035]

また、本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物においては、上記のビニロキシアルキルエ ステル基を含む化合物以外に、膜質改善のために他の架橋剤を用いることも可能である。 他の膜質改善の架橋剤としてはメラミン系、ベンゾクアナミン系、尿素系のほかにアルコ キシアルキル化メラミン樹脂やアルコキシアルキル化尿素樹脂、ピロメリット酸無水物、 ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物、テトラヒドロフランのテトラカルボン酸無水物 が挙げられる。

[0036]

本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じ染料、接着助剤および界面活性剤等を配合 することができる。染料の例としては、メチルバイオレット、クリスタルバイオレット、 マラカイトグリーン等が、接着助剤の例としては、アルキルイミダゾリン、酪酸、アルキ ル酸、ポリヒドロキシスチレン、ポリビニルメチルエーテル、tープチルノボラック、エ ポキシシラン、エポキシポリマー、シラン等が、界面活性剤の例としては、非イオン系界 面活性剤、例えばポリグリコール類とその誘導体、すなわちポリプロピレングリコール、 またはポリオキシエチレンラウリルエーテル、フッ素含有界面活性剤、例えばフロラード (商品名、住友スリーエム社製)、メガファック(商品名、大日本インキ化学工業社製) 、スルフロン(商品名、旭ガラス社製)、または有機シロキサン界面活性剤、例えばKP 3 4 1 (商品名、信越化学工業社製) がある。

[0037]

本発明のアルカリ可溶性ノボラック樹脂、それ自身はアルカリに不溶または難溶である が、酸の作用により可溶となる樹脂または化合物、酸発生剤、キノンジアジド基を含む感 光剤、アルカリ可溶性アクリル系樹脂、膜質改善のための架橋剤、その他の添加剤は、溶 剤に溶解され感光性樹脂組成物とされる。これら感光性樹脂組成物の構成材料を溶解させ る溶剤としては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチ ルエーテル等のエチレングリコールモノアルキルエーテル類、エチレングリコールモノメ チルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート等のエチレ ングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、プロピレングリコールモノメチルエー テル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等のプロピレングリコールモノアルキル エーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテ ート類、乳酸メチル、乳酸エチル等の乳酸エステル類、トルエン、キシレン等の芳香族炭 化水素類、メチルエチルケトン、2-ヘプタノン、シクロヘキサノン等のケトン類、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン等のアミド類、γ-ブチロラクトン等 のラクトン類等をあげることができる。これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合し て使用することができる。

[0038]

ところで、半導体実装技術での接合方式は、ワイヤを用いてチップと外部回路を接合す るワイヤボンディング方式とバンプ(金属突起)を用いてチップと外部回路を接合するT AB (Tape Automated Bonding) 方式、FC (Flip Chi p) 方式がある。バンプ形成技術は、TAB方式、FC方式の両方に使用され、バンプ形 成はチップ側の電極もしくは、基板側の電極どちらかに行なわれることになる。バンプの 形成は、通常次のような方法により行われる。すなわち、LSI素子が加工されたシリコ ンウェハーなどの上に、導電層となるバリアメタルを積層し、感光性樹脂組成物、いわゆ るレジストを塗布してフォトレジスト膜を形成する。次いで、バンプを形成する部分が開 口するように、マスクを介して露光したのち現像して、パターンを形成する。その後、こ のパターンを鋳型として、電解メッキにより金や銅等の電極材料を析出させる。次いで、 樹脂部分を剥離したのち、バリアメタルをエッチングにより除去する。その後、ウェハー からチップが方形に切り出されて、TAB等のパッケージングやフリップチップ等の実装 工程に移っていく。

[0039]

このように、バンプ形成においては、感光性樹脂組成物によりパターン状にレジストが 形成されるが、本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物は、これらのバンプ製造工程、例え ば金バンプ製造工程におけるシアン、もしくは非シアン電解金メッキ工程でのレジストと して好適に用いられる。

[0040]

また、LSI素子、LCD(液晶表示装置)などのFDP、回路基板などの形成におい ては、バンプの形成の他、配線などもメッキにより形成される。このとき、バンプ並びに 配線などには上記電解金メッキの他、銅、ニッケル、半田その他の金属もメッキ材料とし て用いられる。そして、本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物は、バンプ形成時のメッキ あるいは配線形成時のメッキ工程において、このような銅、ニッケル、半田などによるメ ッキを形成する工程におけるレジストとしても好ましく用いることができる。

[0041]

さらに、これらメッキは単層のみならず同一のレジストパターンを利用して二層以上の 多層メッキ層が連続して施されることも広く行われている。本発明の化学増幅型感光性樹 脂組成物は、上記電解金メッキ工程および銅、ニッケルまたは半田メッキ工程が、連続で 行われるメッキ工程、すなわち多層メッキ工程でのレジストとして好ましく用いられるも のである。なお、多層メッキにおける金メッキ工程あるいは銅、ニッケル、半田メッキ工 程の実施の順序は任意であってよい。

[0042]

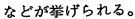
また、本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物は、磁気ヘッドなどの形成の際のメッキレ ジストとしても好適に用いることができる。

[0043]

このように、本発明の化学増幅ポジ型感光性樹脂組成物は、まず、必要に応じアルミニ ウム、銅、銀、金、パラジウムや、これらの2種以上の合金などの導電材料により導電層 が形成された基板などの基体上に塗布され、プリベークされ、例えば厚膜あるいは超厚膜 のフォトレジスト層とされる。基体としては、前記したシリコン基板の他、チタンナイト ライド (TiN)、ニッケル、パーマロイ (鉄、ニッケルなどの合金)基板、更にはソー ダガラス、石英ガラス、炭化ケイ素、炭化チタン、炭化ジルコニウム、窒化ホウ素、窒化 アルミニウム、窒化ケイ素、シリコン、ゲルマニウム、ガリウムーヒ素、ガリウムーリン 基板などが挙げられる。次いでマスクを介してパターン露光され、更にアルカリ現像液を 用いて現像処理された後、必要に応じリンス処理、露光後ベーク(PEB)などが行われ る。これにより、高解像度を有し、形状の良好な厚膜あるいは超厚膜のポジレジストパタ ーンが形成され、特に磁気ヘッドの磁極形成やバンプの形成などの際の厚膜あるいは超厚 膜メッキレジストとして好適に用いられる。なお、回路基板のメッキレジスト、その他従 来ポジ型感光性樹脂組成物が用いられている他の用途においても、本発明の化学増幅ポジ 型感光性樹脂組成物は、好適に使用が可能であることは勿論である。また、本発明のポジ 型感光性樹脂組成物は高感度で、現像後の残膜率も高く、スカムの発生もない優れた特性 を有している。

[0044]

上記本発明の感光性樹脂組成物塗膜を形成する方法としては、スピンコート法、ロール コート法、ランドコート法、スプレーコート法、流延塗布法、浸漬塗布法など従来感光性 樹脂組成物を塗布する際に使用されている任意の方法を用いることができる。また、必要 であれば、スクリーン印刷などの方法により塗膜が形成されてもよい。露光に用いられる 放射線としては、例えばg線、i線などの紫外線、KrFエキシマレーザーあるいはAr Fエキシマレーザー光などの遠紫外線、X線、電子線などが挙げられる。更に、現像法と しては、パドル現像法、浸漬現像法、揺動浸漬現像法など従来フォトレジストの現像の際 用いられている方法によればよい。また現像剤としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウムなどの無機アルカリ、アンモニア、エチルアミン 、プロピルアミン、ジエチルアミン、ジエチルアミノエタノール、トリエチルアミンなど の有機アミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド(TMAH)などの第四級アミン



[0045]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物は、フォトレジストの膜厚、露光光源、使用現像 剤などにより露光条件を含め最適処理条件は異なるが、例えば、露光光源として後述の実 施例で用いられている三菱オスラム社製、HBO1000W/D水銀ランプを用いて20 μ m以上の超厚膜フォトレジストを露光、処理する場合、通常、露光量は100~100 0mJ/cm²·sec程度であり、また現像時間は、現像剤として通常使用される有機 または無機アルカリ水溶液を用い、現像をディップまたはパドル法で行なう場合、60~ 900秒程度である。

[0046]

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物は、被処理基体上に直接塗布するのではなく、剥 離性のプラスチックフィルム上に先ず塗布し、ベークして、一旦仮支持体であるプラスチ ックフィルム上にフォトレジスト膜を形成し、このフォトレジスト膜を基板などの被処理 基体に接着して用いる、所謂ドライフィルムとしての利用も可能である。なお、上記メッ キ工程で用いられるメッキ液、メッキ方法などは、従来知られた何れのもの、あるいは方 法であってよい。

【発明の効果】

[0047]

本発明により、例えば 10μ m以上の膜厚での高解像性および高感度化を両立させるこ とが実用上可能であり、更に塗布性およびレジストパターンの線幅均一性、耐熱性に優れ 、且つ良好なパターンを形成することができる化学増幅型感光性樹脂組成物を得ることが できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0048]

以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明の態様はこれらの実施 例に限定されるものではない。なお、以下の例においては、重量平均分子量はスチレン換 算の値をいう。

[0049]

実施例 1

重量平均分子量が7,000のノボラック樹脂(m-クレゾール40%、p-クレゾー ル60%) 100重量部、トリエチレングリコールと2-エチルブタン-1,1-ジオー ルの縮合重合により得られる重量平均分子量が1,000の重合体30重量部、酸発生剤 としての2- [2-(5-メチルフラン-2-イル) エテニル] -4, 6-ビス-(トリ クロロメチル)-sートリアジン0.6重量部、および4,4'-[1-[4-[1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェノールの1, 2 ーナフトキノンー(2)ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物4重量部を、プロピレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート200重量部に溶解し、攪拌した後、1.2 μ mのフィルターでろ過して、本発明の感光性樹脂組成物を調製した。この組成物を 6 イ ンチシリコンウエハー上に回転塗布し、115℃、7分間ホットプレートにてベーク後、 6 5 μ m厚のレジスト膜を得た。このレジスト膜にズース・マイクロテック社製露光機(MA-200/ML) にて、三菱オスラム社製、HBO1000W/D水銀ランプ (40 5 n mにおける照度、25 m J / c m²・s e c) を使用してホール径とウォール幅が3 $0\sim1~2~0~\mu$ m: $3~0\sim1~2~0~\mu$ mとなった種々の線幅がそろったテストパターンを4~0秒間(1000mJ/cm²)露光し、TMAHの3.0重量%水溶液で23℃、480 秒間現像し、レジストパターンを得た。得られたレジストパターンのレジスト形状および 膜表面状態の観察を行った。観察はホール径とウォール幅が60μmと60μmのパター ンを確認することにより行った。結果を表1に示す。

[0050]

なお、膜表面状態は、次の基準に基づいて判定した。

◎:表面荒れおよび膜減り共なし

○:表面荒れおよび膜減りがいくらか観察される

△:表面荒れおよび膜減り共かなりの程度観察される

×:レジスト膜の殆どが現像液に溶解してしまう

[0051]

実施例2

実施例1の感光性樹脂組成物に加えて重量平均分子量が30,000のメタクリル酸、 メチルメタアクリレート、 n ープチルアクリレートの三元共重合体(モル比は20/50 /30)15重量部を用いること以外は実施例1と同様に行い、表1の結果を得た。

[0052]

実施例3

実施例1の感光性樹脂組成物に加えてトリス[4-(ビニロキシ)ブチル]トリメリテート 1 重量部を用いること以外は実施例1と同様に行い、表1の結果を得た。

[0053]

実施例4

TMAHの3.0重量%水溶液で23℃、480秒間現像することに代えて、クラリア ント (ジャパン) 株式会社製、AZ 303N (КОНの4.8重量%水溶液)を蒸留水 にて7倍希釈した溶液で23℃、200秒間現像すること以外は実施例1と同様に行い、 表1の結果を得た。

[0054]

比較例1

重量平均分子量が7,000のノボラック樹脂(実施例1と同じもの)100重量部と 、2,3,4-トリヒドロキシー4'-ベンゾフェノンの1,2-ナフトキノン-(2)-ジアジドー4-スルホン酸エステル化合物10重量部とをプロピレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート200重量部に溶解し、調整した感光性樹脂組成物を用いること以 外は実施例1と同様に行い、表1の結果を得た。

[0055]

比較例 2

2, 3, 4-トリヒドロキシー4'ーベンゾフェノンの1, 2-ナフトキノンー(2)-ジアジドー4-スルホン酸エステル化合物10重量部に代えて、トリエチレングリコール と2-エチルブタン-1, 1-ジオールの縮合重合により得られる重量平均分子量が1, 000の重合体30重量部、酸発生剤として2-[2-(5-メチルフラン-2-イル) エテニル] -4, 6-ビスー(トリクロロメチル)-s-トリアジン0.6重量部、およ び重量平均分子量が30,000のメタクリル酸、メチルメタアクリレート、 nープチル アクリレートの三元共重合体(モル比は20/50/30)15重量部を用いること以外 は比較例1と同様に行い、表1の結果を得た。

[0056]

比較例3

TMAHの3.0重量%水溶液で23℃、480秒間現像することに代えて、クラリア ント (ジャパン) 株式会社製、A Z 3 0 3 N (KOHの4.8重量%水溶液) を蒸留水 にて 7 倍希釈した溶液で 2 3 ℃、 2 0 0 秒間現像すること以外は比較例 1 と同様に行い、 表1の結果を得た。

[0057]

【表1】

表 1

	露光量 (sec)	膜 厚 (μm)	パターン形状	膜表面	備考
実施例1	3 0	6 5	良好	0	矩形
実施例2	3 0	6 5	良好	0	矩形
実施例3	3 0	6 5	良好	0	矩形
実施例4	3 0	6 5	良好	0	矩形
比較例1	3 0	6 5	解像せず	Δ	
比較例2	3 0	6 5	不良	×	
比較例3	3 0	6 5	解像せず	Δ	

[0058]

本発明の上記各実施例で得られたレジストパターンには、何れにもスカムは認められず レジストパターンの形状も良好であった。そして上記表1から、本発明の化学増幅型感 光性樹脂組成物は、いずれもパターン形状、感度、パターンの表面状態の何れも優れてい ることが分かる。また酸発生剤(PAG)を用いた場合には、従来から使用されてきた感 光剤として2、3、4-トリヒドロキシー4-ベンゾフェノンの1、2-ナフトキノンー (2) ージアジドー4ースルホン酸エステル化合物のみを用いた場合より更に高感度、高 解像の感光性樹脂組成物が得られることも表1から分かる。これは従来の感光剤が露光波 長の光を吸収するため、厚膜の場合に基板近辺の感光性を失っているのに対し、PAGに よる化学増幅のシステムは光を吸収する酸発生剤が少量ですむために、厚膜のリソグラフ ィーにおいてもパターン形成が可能であり、且つ形状も良好となることによるものと考え られる。さらに、キノンジアジド基を含む感光剤 (PAC) およびPAGの2成分および 、必要に応じ膜質改善のための架橋剤を用いることにより有機系現像液に対しても無機系 現像液を用いた場合と同等の性能を得ることが可能であり、表1からPACおよびPAG の2成分および、膜質改善のための架橋剤を用いることにより膜表面の良好なレジストパ ターンを得ることができることが分かる。

[0059]

耐熱性の評価

本発明の化学増幅型感光性樹脂組成物により得られたレジストパターンの耐熱性につい て更に評価を行った。

実施例 5

実施例2で得られたレジストパターンを90℃で1分間ホットプレートにて加熱処理し 、加熱処理の前後でレジストパターンの形状を比較したが、特に変化は見られず、いずれ も矩形のパターンであった。

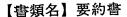
[0060]

実施例6

実施例1に記載の感光性樹脂組成物を調整し、実施例1と同様にしてレジストパターン を得た。残膜率は98%以上で、パターン形状は矩形で良好であった。ここで得られたレ ジストパターンを実施例5と同様に加熱処理を行ったところ、パターンの垂れが若干観察 された。

[0061]

上記実施例5及び6の結果から、本発明の感光性樹脂組成物のうちアルカリ可溶性アク リル系樹脂を含有する組成物は、特に耐熱性が優れていることが分かる。



【要約】

【課題】磁気ヘッドの磁極やバンプの形成など厚膜レジストパターンの形成が要求される 感光性樹脂組成物において、高感度、高残膜性、良好な塗布性、高解像度、良好なパター ン形状を有し、耐熱性に優れたパターンが得られる厚膜並びに超厚膜対応化学増幅型感光 性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】(A)アルカリ可溶性ノボラック樹脂、(B)それ自身はアルカリに不溶ま たは難溶であるが、酸の作用によりアルカリに可溶となる樹脂または化合物、(C)酸発 生剤、(D)キノンジアジド基を含む感光剤、必要に応じ(E)アルカリ可溶性アクリル 系樹脂および(F)膜質改善のための架橋剤を含有する化学増幅型感光性樹脂組成物。

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-373069

受付番号 50301814305

書類名 特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成15年11月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年10月31日

出願人名義変更届 【書類名】

K03063 【整理番号】

特許庁長官殿 【あて先】

【事件の表示】

特願2003-373069 【出願番号】

【承継人】

597164194 【識別番号】

クラリアント インターナショナル リミテッド 【氏名又は名称】

【承継人代理人】

100108350 【識別番号】

【弁理士】

鐘尾 宏紀 【氏名又は名称】

【承継人代理人】

100091948 【識別番号】

【弁理士】

野口 武男 【氏名又は名称】

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 045447 4,200円 【納付金額】

【提出物件の目録】

承継人であることを証する書面 1 【物件名】

特願2001-050307の出願人名義変更届に添付のものを 【援用の表示】

援用する。

9804572 【包括委任状番号】

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-373069

受付番号 50401090351

書類名 出願人名義変更届

五 担当官 新井 裕善 7660

作成日 平成16年 8月23日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成16年 6月29日

【承継人】

【識別番号】 597164194

【住所又は居所】 スイス国、ツェーハーー4132、ムッテンツ

1、 ロートハウスシュトラーセ 61

【氏名又は名称】 クラリアント インターナショナル リミテッド

【承継人代理人】申請人【識別番号】100108350

【住所又は居所】 東京都千代田区神田淡路町2-10-14 ばん

だいビル2階 むつみ国際特許事務所千代田オフ

ィス

【氏名又は名称】 鐘尾 宏紀

【承継人代理人】

【識別番号】 100091948

【住所又は居所】 東京都千代田区神田淡路町2丁目10番14号

ばんだいビル むつみ国際特許事務所

【氏名又は名称】 野口 武男

特願2003-373069

出願人履歴情報

識別番号

[397040605]

1. 変更年月日

1998年 5月 7日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコート

センターオフィス9階

氏 名

クラリアント ジャパン 株式会社

特願2003-373069

出願人履歷情報

識別番号

[597164194]

1. 変更年月日 [変更理由] 1997年10月17日

新規登録

住 所

スイス国、ツェーハーー4132、ムッテンツ 1、 ロート

ハウスシュトラーセ 61

クラリアント インターナショナル リミテッド 氏 名